



CS1237用户手册

24-bit Sigma-Delta的 ADC

REV 1.0

通讯地址：深圳市福田区新闻路景苑大厦A1002-1003室

邮政编码：518029

公司电话：+(86 755)83063040

传 真：+(86 755)83065035

公司网站：www.sictech.com.cn

版本历史

历史版本	修改内容	版本日期
REV 1.0	初始版本	2014-3-26

目 录

版本历史	2
1 芯片功能说明.....	5
1.1 芯片主要功能特性.....	5
1.2 芯片应用场合.....	5
1.3 芯片基本结构功能描述.....	6
1.4 芯片绝对最大极限值.....	7
1.5 CS1237数字逻辑特性.....	7
1.6 CS1237电气特性.....	8
1.7 芯片引脚.....	9
2 芯片功能模块描述.....	10
2.1 模拟输入前端.....	10
2.2 温度传感器.....	10
2.3 低噪声 PGA放大器.....	11
2.4 时钟信号源.....	12
2.5 复位和断电(POR&power down)	12
2.6 SPI串口通信	13
2.6.1 建立时间.....	13
2.6.2 ADC数据输出速率	14
2.6.3 数据格式.....	14
2.6.4 数据准备/数据输入输出(<i>DRDY</i> / <i>DOUT</i>)	14
2.6.5 串行时钟输入(SCLK).....	14
2.6.6 数据发送.....	15
2.6.7 功能配置.....	16
2.5.2.1 SPI命令字	16
2.5.2.2 SPI寄存器	17
2.6.8 Power down模式.....	18
3 芯片的封装.....	19

图目录

图 1 CS1237原理框图.....	6
图 2 CS1237芯片引脚图.....	9
图 3模拟输入结构图.....	10
图 4 PGA结构图.....	11
图 5 CS1237数据建立过程 1.....	13
图 6 CS1237数据建立过程 2.....	13
图 7 CS1237读取数据时序图 1.....	15
图 8 CS1237读取数据时序图 2.....	15
图 9功能配置时序图.....	16
图 10 CS1237 PowerDown模式示意图	18
图 11 芯片 SOP8封装尺寸信息.....	19

表目录

表 1 CS1237极限值.....	7
表 2 CS1237数字逻辑特性.....	7
表 3 CS1237电气特性 (VDD = 5V、3.3V)	8
表 4 CS1237电源电气特性 (VDD = 5V)	8
表 5 CS1237电源电气特性 (VDD = 3.3V)	8
表 6 PIN脚说明	9
表 7输出速率设置.....	14
表 8理想输出码和输入信号 ⁽¹⁾	14
表 9读取数据时序表.....	15
表 10 CS1237命令字说明表.....	16
表 11 Config寄存器说明表.....	18

1 芯片功能说明

CS1237是一款高精度、低功耗模数转换芯片，一路差分输入通道，内置温度传感器和高精度振荡器。

CS1237的 PGA可选：1、2、64、128，默认为 128。

CS1237正常模式下的 ADC数据输出速率可选：10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz，默认为 10Hz；

MCU可以通过 2线的 SPI接口 SCLK、DRDY与 CS1237进行通信，对其进行配置，例如通道选择、PGA选择、输出速率选择等。

1.1 芯片主要功能特性

- ✓ 内置晶振
- ✓ 集成温度传感器
- ✓ 带 Power down功能
- ✓ 2线 SPI接口，最快速率为 1.1MHz

ADC功能特性：

- ✓ 24位无失码
- ✓ PGA放大倍数可选：1、2、64、128
- ✓ 1路 24位无失码的差分输入，在 PGA=128时 ENOB为 20位(5V)\19.5位(3.3V)
- ✓ P-P噪声：PGA=128、10Hz：30nV；
- ✓ INL小于 0.0015%
- ✓ 输出速率可选：10Hz、40Hz、640Hz、1.28kHz
- ✓ 带内短功能

1.2 芯片应用场合

- ✓ 工业过程控制
- ✓ 电子秤
- ✓ 液体/气体化学分析
- ✓ 血液计
- ✓ 智能变换器
- ✓ 便携式设备

1.3 芯片基本结构功能描述

CS1237 是一款高精度、低功耗 Sigma-Delta 模数转换芯片，内置一路 Sigma-Delta ADC，一路差分输入通道和一路温度传感器，ADC采用两阶 sigma delta调制器，通过低噪声仪用放大器结构实现 PGA放大，放大倍数可选：1、2、64、128。在 PGA=128时，有效分辨率可达 20位(工作在 5V)。

CS1237内置 RC振荡器，无需外置晶振。

CS1237 可以通过 DRDY 和 SCLK 进行多种功能模式的配置，例如用作温度检测、PGA选择、ADC数据输出速率选择等等。

CS1237具有 Power down模式。

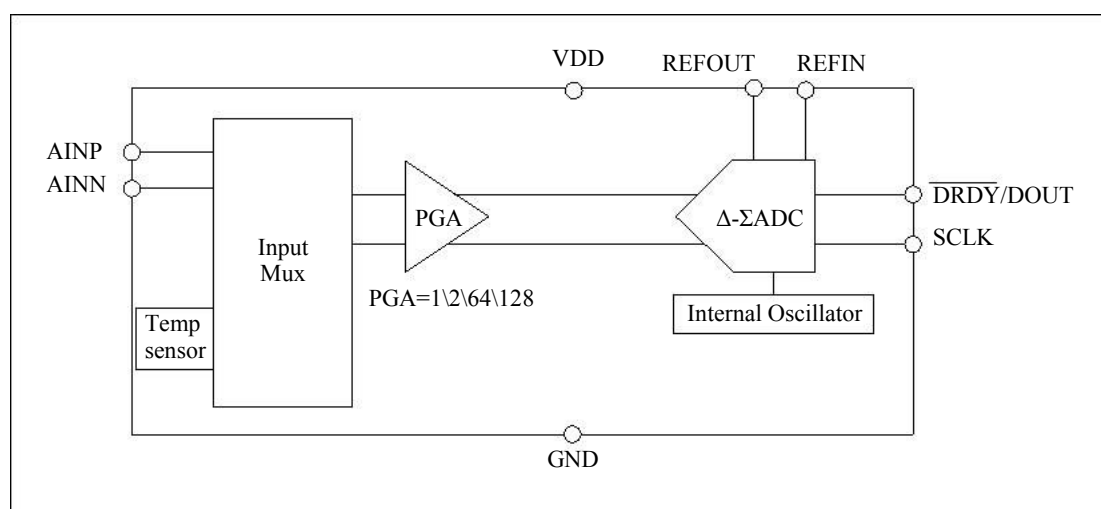


图1 CS1237原理框图

1.4 芯片绝对最大极限值

表1 CS1237极限值

名称	符号	最小	最大	单位
电源电压	VDD	-0.3	6	V
电源瞬间电流			100	mA
电源恒定电流			10	mA
数字管脚输入电压		-0.3	DVDD+0.3	V
数字输出管脚电压		-0.3	DVDD+0.3	V
节温			150	°C
工作温度		-40	85	°C
储存温度		-60	150	°C
芯片管脚焊接温度			240	°C

1.5 CS1237数字逻辑特性

表2 CS1237数字逻辑特性

参数	最小	典型	最大	单位	条件说明
V _{IH}	0.7×DVDD		DVDD+0.1	V	
V _{IL}	DGND		0.3×DVDD	V	
V _{OH}	DVDD-0.4		DVDD	V	I _{oh} =1mA
V _{OL}	DGND		0.2×DVDD	V	I _{oL} =1mA
I _{IH}			10	uA	V _I =DVDD
I _{IL}	-10			uA	V _I =DGND
串口时钟SCLK工作频率			1.1	MHz	

1.6 CS1237电气特性

所有的参数测试在环境温度-40~85℃、内置基准的条件下测试，除非有其它注明。

表3 CS1237电气特性 (VDD = 5V、3.3V)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
模拟输入					
满幅输入电压 (AINP-AINN)			$\pm 0.5V_{REF}/PGA$		V
共模输入电压	PGA=1, 2	AGND-0.1		AVDD+0.1	V
	PGA=64, 128	AGND+1.5		AVDD-1.5	V
差分输入阻抗	PGA=1、2		100		MΩ
	PGA=64、128		9		MΩ
系统性能					
分辨率	无失码		24		Bits
AD速率			10	1280	Hz
建立时间	全建立	3: ADC输出速率为10\40Hz、 4: ADC输出速率为640\1280Hz			转换周期
P-P噪声	PGA=128、10Hz		30		nv
有效精度	PGA=128、10Hz		20 (5V) 19.5 (3.3V)		Bit
积分线性度	PGA=128		± 15		ppm
失调误差	PGA=128		± 1.4		uV
失调误差漂移	PGA=128		20		nv/°C
增益误差	PGA=128		± 0.5		%
增益误差漂移	PGA=128		8		ppm/°C
参考电压输入					
参考电压输入	REFIN	1.5	VDD	VDD+0.1	V
参考电压输出					
参考电压输出	REFOUT		VDD		V
时钟					
内部振荡器频率			5.2		MHz
内置时钟温漂			250		ppm/°C
温度传感器					
温度测量误差	TempError		± 3		°C

表4 CS1237电源电气特性 (VDD = 5V)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	VDD	4.5	5	5.5	V
工作电流	正常模式	PGA=1、2	1.57		mA
		PGA=64、128	2.34		mA
	Power down		0.1	0.1	uA

表5 CS1237电源电气特性 (VDD = 3.3V)

参数	条件	最小值	典型值	最大值	单位
电源电压	VDD	3	3.3	3.6	V
工作电流	正常模式	PGA=1、2	1.26		mA
		PGA=64、128	2.11		mA
	Power down		0.1		uA

1.7 芯片引脚

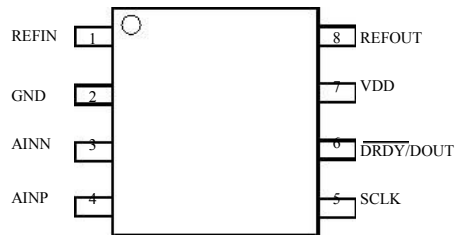


图2 CS1237芯片引脚图

表6 PIN脚说明

序号	引脚名称	输入/输出	说明
1	REFIN	AI	基准源输入
2	GND	P	芯片地
3	AINN	AI	通道负输入
4	AINP	AI	通道正输入
5	SCLK	DI	SPI输入接口
6	DRDY / DOUT	DI/DO	SPI数据输入\输出接口
7	VDD	P	电源
8	REFOUT	AO	基准源输出

2 芯片功能模块描述

2.1 模拟输入前端

CS1237 中有 1 路 ADC，集成了 1 路差分输入，信号输入可以是差分输入信号 AINP、AINN，也可以是温度传感器的输出信号，输入信号的切换由寄存器 (ch_sel[1:0]) 控制，其基本结构如下图所示：

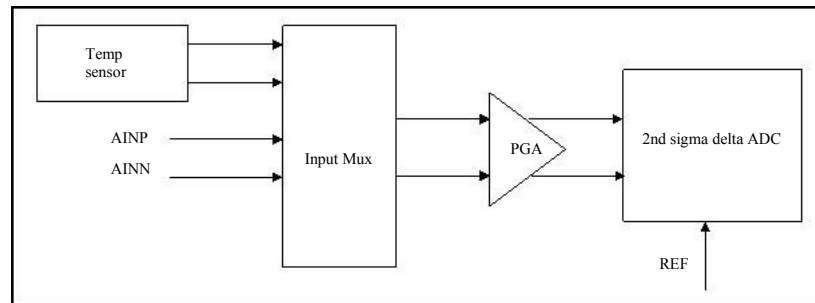


图3 模拟输入结构图

CS1237 的 PGA 可配：1、2、64、128，由寄存器 (pga_sel[1:0]) 控制；

基准电压可以由外部输入也可是内部输出，如果要使用外部基准电压，要先关闭内部基准，内部基准控制由寄存器 (refo_off) 控制。

2.2 温度传感器

芯片内部提供温度测量功能。当 ch_sel[1:0]=2'b10 时，ADC 模拟信号输入接到内部温度传感器，其它的模拟输入信号无效。ADC 通过测量内部温度传感器输出的电压差来推导出实际的温度值。当 ch_sel[1:0]=2'b10 时，ADC 只支持 PGA=1。温度传感器需要进行单点校正。校正方法：在某个温度点 A 下，使用温度传感器进行测量得到码值 Ya。

那么其他温度点 B 对应的温度 = $Yb * (273.15 + A) / Ya - 273.15$

A 温度单位是摄氏度。Ya 是 A 点对应温度码值。Yb 是 B 点对应温度码值。

2.3 低噪声 PGA放大器

CS1237 提供了一个低噪声，低漂移的 PGA 放大器与桥式传感器差分输出连接，其基本结构图如下图所示，前置抗 EMI滤波器电路 $R=450\Omega$ ， $C=18pF$ 实现 20M 高频滤波。低噪声 PGA放大器通过 R_{F1} ， R_1 ， R_{F2} 实现 64倍放大，并和后级开关电容 PGA组成 64和 128 的 PGA 放大。通过 `pga_sel[1:0]`来配置 1、2、64、128 等不同的 PGA。当使用 $PGA=1, 2$ 时，64 倍低噪声 PGA 放大器会被关断以节省功耗。当使用低噪声 PGA 放大器时，输入范围在 $GND+1.5V$ 到 $VDD-1.5V$ 之间，超出这个范围，会导致实际性能下降。在 CAP 端口处接一个内置 45pF 电容，与内置 2k电阻 R_{INT} 组成一个低通滤波，用作低噪声 PGA 放大器的输出信号的高频滤波，同时该低通滤波器也可以作为 ADC 的抗混叠滤波器。

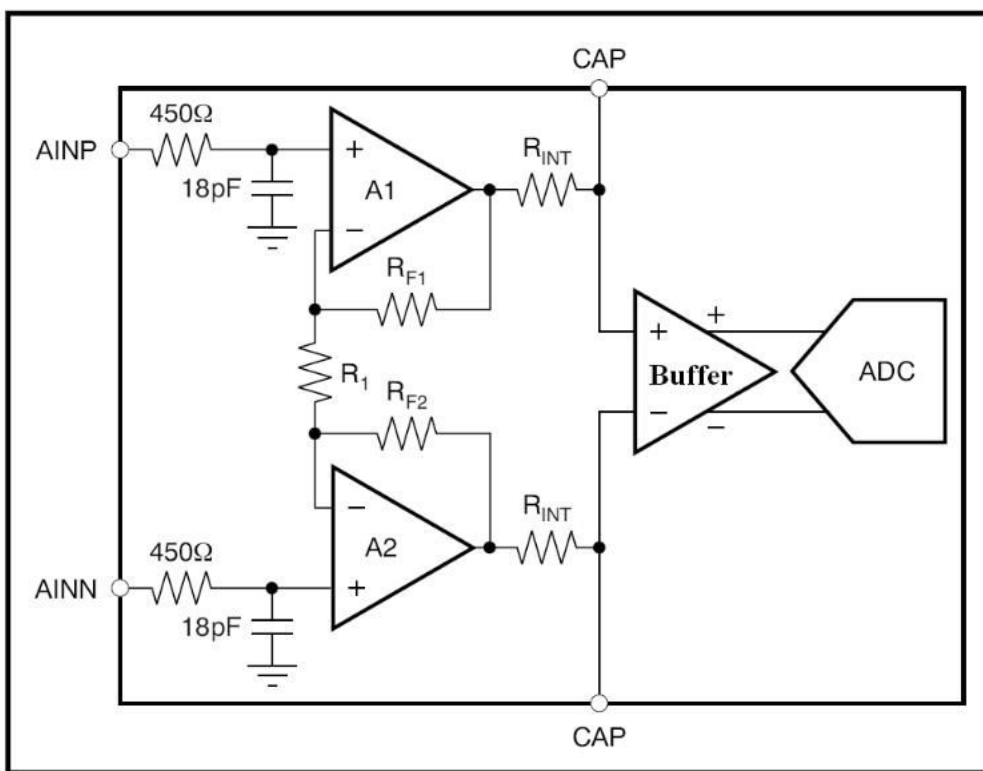


图4 PGA结构图

CS1235内置 Buffer，当 $PGA=1, 2$ 时，CS1235使用 Buffer来减少由于 ADC差分输入阻抗低带来的问题，例如建立时间不足，增益误差偏大等等，当 $PGA=64, 128$ 时，CS1235 也使用 Buffer 来减少由于低噪声 PGA 经过 $R_{INT}=2K$ ， $C_{INT}=0.1\mu F$ 的低通滤波后带来的建立误差，增益误差以及内码漂移的现象。

2.4 时钟信号源

CS1237使用内置晶振来提供系统所需要的时钟频率，典型值为 5.2MHz。

2.5 复位和断电(POR&power down)

当芯片上电时，内置上电复位电路会产生复位信号，使芯片自动复位。

当 SCLK从低电平变高电平并保持在高电平超过 100 μ s，CS1237即进入 PowerDown模式，此时功耗低于 0.1 μ A。当 SCLK重新回到低电平时，芯片会重新进入正常工作状态。

当系统由 Power down重新进入正常工作模式时，此时所有功能配置为 PowerDown之前的状态，不需要进行功能配置。

2.6 SPI串口通信

CS1237中采用 2线 SPI串行通信，通过 SCLK和 DRDY可以实现数据的接收以及功能配置。

2.6.1 建立时间

在 ADC数据输出速率为 10Hz或 40Hz时，数字部分需要有 3个数据转换周期满足模拟输入信号的建立和滤波器的建立时间要求；ADC数据输出速率为 640Hz或 1280Hz时，数字部分需要有 4 个数据转换周期满足模拟输入信号的建立和滤波器的建立时间要求。

CS1237整个建立过程如下图所示：

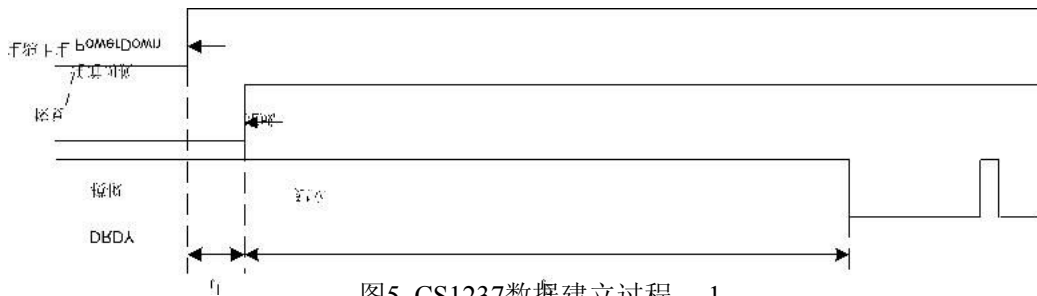


图5 CS1237数据建立过程 1

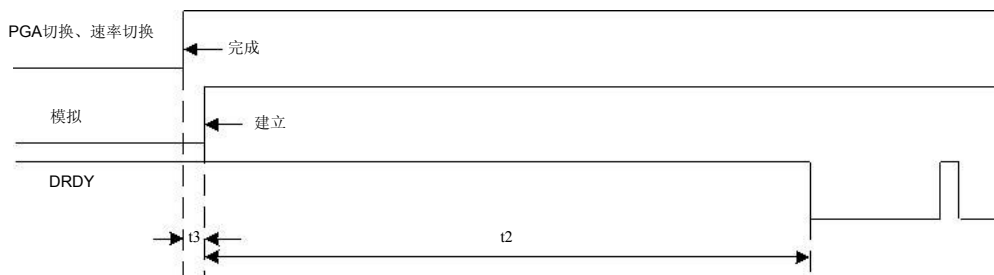


图6 CS1237数据建立过程 2

参数	描述(t)	最小值	典型值	最大值	单位
t1	电源上电\PowerDown恢复\通道切换之后模拟所需的建立时间		2		ms
t3	PGA切换\速率切换之后模拟所需的建立时间		0.8		us
t2	建立时间 (<i>DRDY / DOUT</i> 保持高电平)	10\40Hz	300\75		ms
		640\1280Hz	6.25\3.125		ms

2.6.2 ADC数据输出速率

CS1237数据输出速率可以通过寄存器 `speed_sel[1:0]`配置。

表7 输出速率设置

SPEED_SEL[1:0]	ADC输出速率(Hz)
00	10
01	40
10	640
11	1280

2.6.3 数据格式

CS1237输出的数据为 24位的 2进制补码，最高位（MSB）最先输出。最小有效位（LSB）为 $(0.5V_{REF}/Gain)/(2^{23}-1)$ 。正值满幅输出码为 7FFFFFFH，负值满幅输出码为 800000H。下表为不同模拟输入信号对应的理想输出码。

表8 理想输出码和输入信号⁽¹⁾

输入信号 V_{IN} ($A_{INP}-A_{INN}$)	理想输出
$\geq +0.5V_{REF}/Gain$	7FFFFFFH
$(+0.5V_{REF}/Gain)/(2^{23}-1)$	000001H
0	000000H
$(-0.5V_{REF}/Gain)/(2^{23}-1)$	FFFFFFFH
$\leq -0.5V_{REF}/Gain$	800000H

(1) 不考虑噪声，INL，失调误差和增益误差的影响

2.6.4 数据准备/数据输入输出(*DRDY / DOUT*)

DRDY / DOUT 引脚有 4个用途。第一，当输出为低时，表示新的数据已经转换完成；第二，作为数据输出引脚，当数据准备好后，在第 1个 SCLK的上升沿后，*DRDY / DOUT* 输出转换数据的最高位（MSB）。在每一个 SCLK的上升沿，数据会自动移 1位。在 24个 SCLK后将所有的 24位 DOUT数据读出，如果这时暂停 SCLK的发送，*DRDY / DOUT* 会保持着最后一位的数据，直到下一个数据准备好之前拉高，此后当 *DRDY / DOUT* 被再次拉低，表示新的数据已经转换完成，可进行下一个数据读取；第三，在第 25、26个 SCLK时，输出寄存器状态更新标志；第四，作为寄存器数据写入或读出引脚，当需要配置寄存器或读取寄存器值时，SPI需要发送 46个 SCLK，根据 *DRDY / DOUT* 输入的命令字，判断是写寄存器操作还是读寄存器操作。

2.6.5 串行时钟输入(SCLK)

串行时钟输入 SCLK是一个数字引脚。这个信号应保证是一个干净的信号，毛刺或慢速的上升沿都会可能导致读取错误数据或误入错误状态。因此，应保证 SCLK的上升和下降时间都小于 50ns。

2.6.6 数据发送

CS1237 可以持续的转换模拟输入信号，当将 DRDY/DOUT 拉低后，表明数据已经准备好接受，输入的第一个 SCLK来就可以将输出的最高位读出，在 24个 SCLK后将所有的 24位 DOUT数据读出，如果这时暂停 SCLK的发送，DRDY/DOUT会保持着最后一位的数据，直到其被拉高，第 25 和 26 个 SCLK 输出配置寄存器是否有写操作标志，第 25 个 SCLK对应的 DRDY/DOUT为 1时表明配置寄存器 Config被写入了新的值，第 26个 SCLK对应的 DRDY/DOUT 为芯片扩展保留位，目前输出一直为 0，通过第 27 个 SCLK 可以将 DRDY/DOUT拉高，此后当 DRDY/DOUT被再次拉低，表示新的数据已经准备好接受，进行下一个数据的转换。其基本时序如图所示：

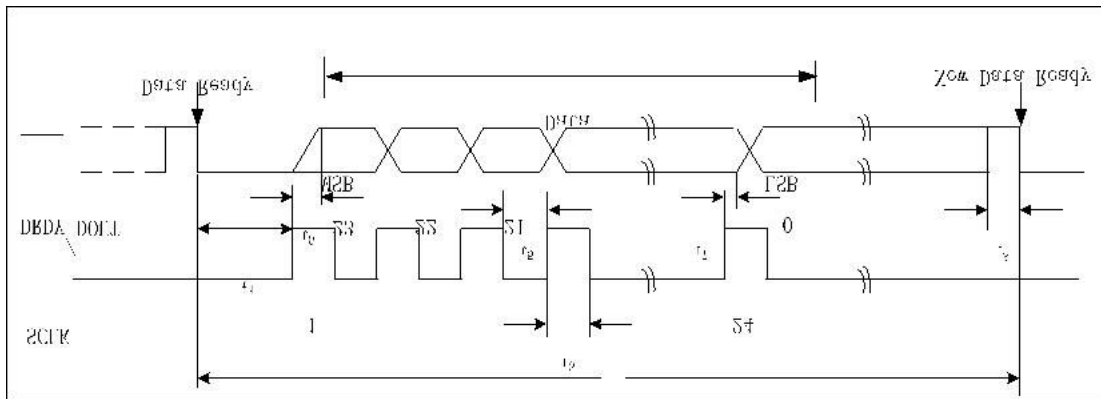


图7 CS1237读取数据时序图 1

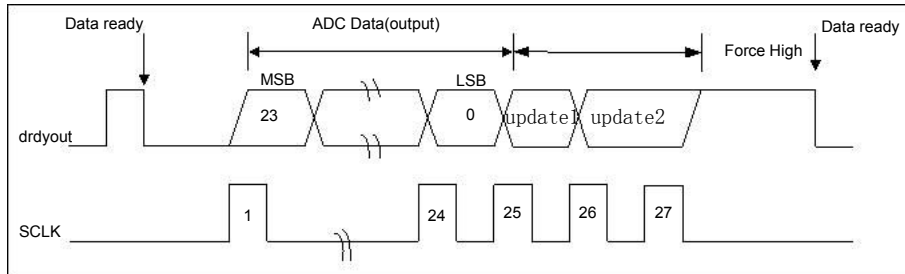


图8 CS1237读取数据时序图 2

表9 读取数据时序表

SYMBOL	DESCRIPTION	MIN	TYP	MAX	UNITS
t4	DRDY / DOUT 变低后到第一个 SCLK上升沿	0			ns
t5	SCLK高电平或低电平脉宽	455			ns
t6	SCLK上升沿到新数据位有效(传输延迟)	455			ns
t7	SCLK上升沿到旧数据位有效(保持时间)	227.5		455	ns
t8	数据更新，不允许读之前的数据		26.13		us
t9	转换时间 (1/data rate)	10Hz	100		ms
		40Hz	25		ms
		640Hz	1.5625		ms
		1280Hz	0.78125		ms

2.6.7 功能配置

CS1237 可以通过 SCLK 和 DRDY 可以进行不同功能的配置，功能配置时序图如下图所示：

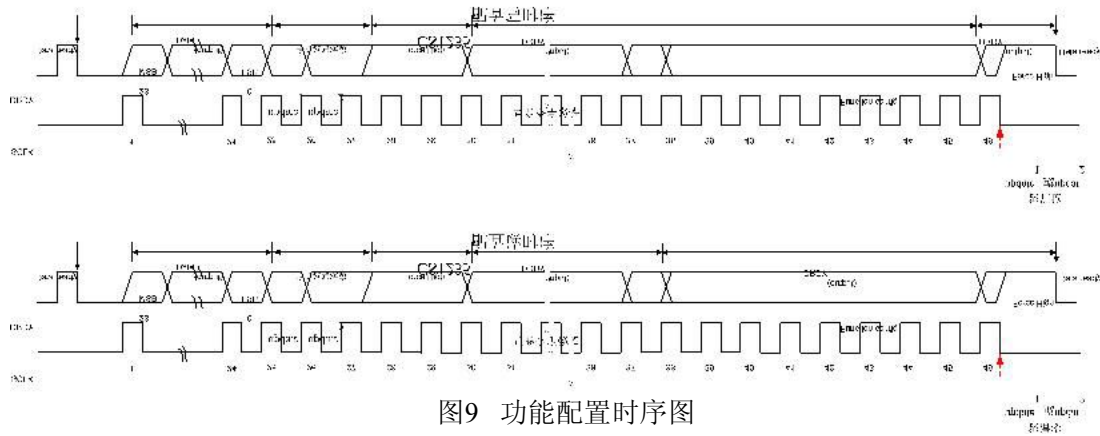


图9 功能配置时序图

功能配置过程简述，在 DRDY由高变低之后：

1. 第 1 个到第 24 个 SCLK，读取 ADC数据。如果不需要配置寄存器或者读取寄存器，可以省略下面的步骤。
2. 第 25 个到第 26 个 SCLK，读取寄存器写操作状态。
3. 第 27 个 SCLK，把 DRDY输出拉高。
4. 第 28 个到第 29 个 SCLK，切换 DRDY为输入。
5. 第 30 个到第 36 个 SCLK，输入寄存器写或读命令字数据(高位先输入)。
6. 第 37 个 SCLK，切换 DRDY的方向(如果是写寄存器，DRDY为输入；如果是读寄存器，DRDY为输出)。
7. 第 38 个到第 45 个 SCLK，输入寄存器配置数据或输出寄存器配置数据(高位先输入/输出)。
8. 第 46 个 SCLK，切换 DRDY为输出，并把 DRDY拉高。update1/ update2被置位或清零。

2.5.2.1 SPI命令字

CS1237有 2 个命令字，命令字的长度为 7bits，命令字描述如下：

表10 CS1237命令字说明表

命令名称	命令字节	描述
写配置寄存器	0x65	写配置寄存器Config
读配置寄存器	0x56	读配置寄存器Config

2.5.2.2 SPI寄存器

CS1237有一组寄存器 Config。

Config寄存器

寄存器	R/W	描述	复位值
Config	R/W	配置寄存器	0x0C

配置位	B7	B6	B5	B4
描述	保留位	REF输出开关	ADC输出速率选择	
配置位	B3	B2	B1	B0
描述	PGA选择		通道选择	

表11 Config寄存器说明表

Bits	描述											
[7]	-	芯片保留使用位。默认为0，写入时写0，不要写1										
[6]	REFO_OFF	REF输出开关 1=关闭REF输出。 0=REF正常输出。										
[5:4]	SPEED_SEL	ADC输出速率选择：默认为10Hz <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>SPEED_SEL[1:0]</th> <th>描述</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>ADC输出速率为10Hz。</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>ADC输出速率为40Hz。</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>ADC输出速率为640Hz。</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>ADC输出速率为1280Hz。</td> </tr> </tbody> </table>	SPEED_SEL[1:0]	描述	00	ADC输出速率为10Hz。	01	ADC输出速率为40Hz。	10	ADC输出速率为640Hz。	11	ADC输出速率为1280Hz。
SPEED_SEL[1:0]	描述											
00	ADC输出速率为10Hz。											
01	ADC输出速率为40Hz。											
10	ADC输出速率为640Hz。											
11	ADC输出速率为1280Hz。											
[3:2]	PGA_SEL	PGA选择：默认PGA为128，在测温模式下PGA_SEL=00 <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>PGA_SEL[1:0]</th> <th>描述</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>64</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>128</td> </tr> </tbody> </table>	PGA_SEL[1:0]	描述	00	1	01	2	10	64	11	128
PGA_SEL[1:0]	描述											
00	1											
01	2											
10	64											
11	128											
[1:0]	CH_SEL[1:0]	通道选择：默认通道为通道A <table border="1" style="margin-left: 20px;"> <thead> <tr> <th>CH_SEL[1:0]</th> <th>描述</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>00</td> <td>通道A</td> </tr> <tr> <td>01</td> <td>芯片保留使用位</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>温度</td> </tr> <tr> <td>11</td> <td>内短</td> </tr> </tbody> </table>	CH_SEL[1:0]	描述	00	通道A	01	芯片保留使用位	10	温度	11	内短
CH_SEL[1:0]	描述											
00	通道A											
01	芯片保留使用位											
10	温度											
11	内短											

2.6.8 Power down模式

当 SCLK从低电平变高电平并保持在高电平超过 100 μ s，CS1237即进入 PowerDown模式，这时会关掉芯片所有电路，功耗接近 0。当 SCLK重新回到低电平时，芯片会重新进入正常工作状态。

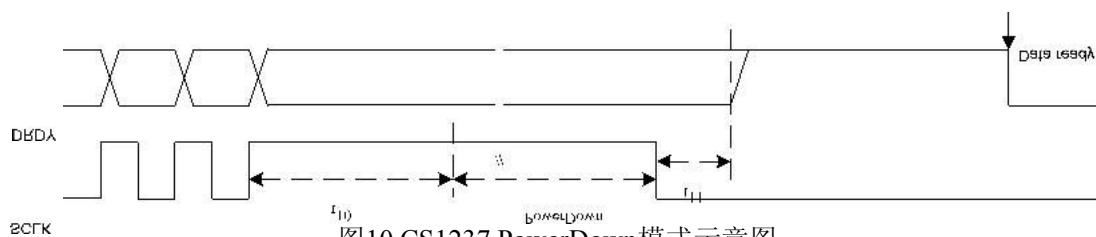


图10 CS1237 PowerDown模式示意图

symbol	描述	最小值	典型值	最大值
t10	sclk高电平保持时间	100us		
t11	sclk下降之后低电平保持时间	10us		

3 芯片的封装

CS1237采用 SOP8封装。

标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)	标注	尺寸	最小 (mm)	最大 (mm)
A		4.95	5.15	C3		0.05	0.20
A1		0.37	0.47	C4		0.20TYP	
A2		1.27TYP		D		1.05TYP	
A3		0.41TYP		D1		0.40	0.60
B		5.80	6.20	R1		0.07TYP	
B1		3.00	4.00	R2		0.07TYP	
B2		5.0TYP		θ1		17° TYP	
C		1.30	1.50	θ2		13° TYP	
C1		0.55	0.65	θ3		4° TYP	
C2		0.55	0.65	θ4		12° TYP	

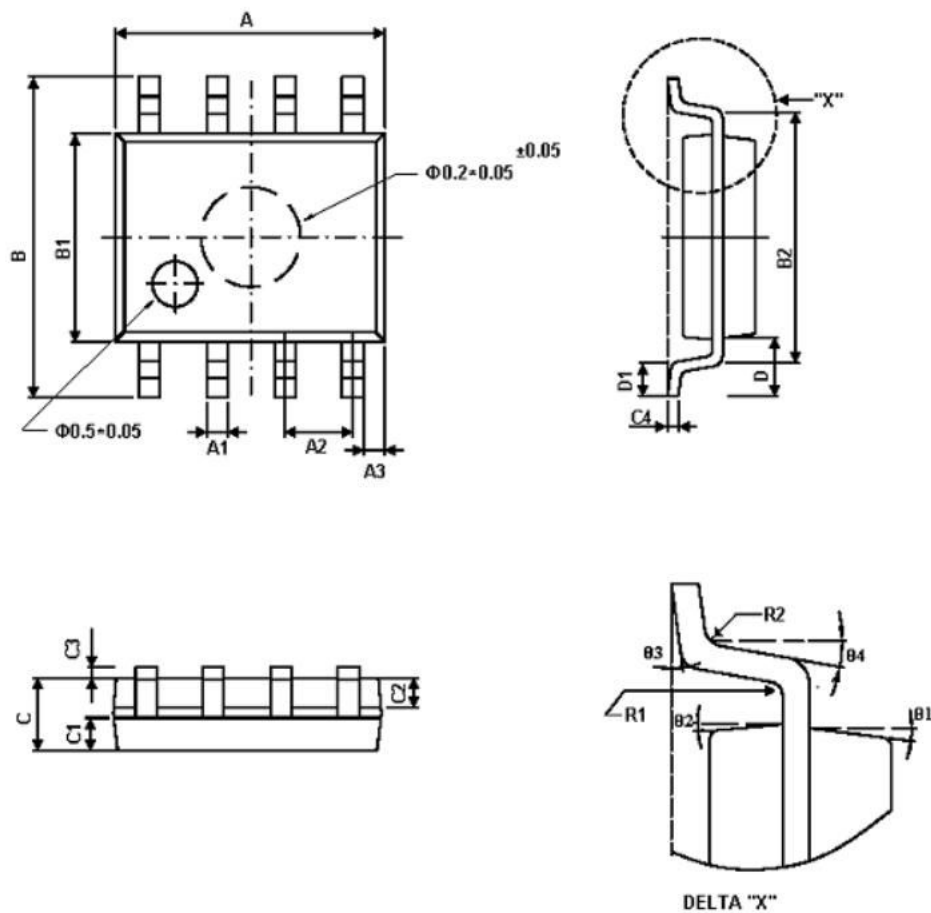


图11 芯片 SOP8封装尺寸信息